(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-284765

(43)公開日 平成5年(1993)10月29日

(51) Int.CI. <sup>6</sup>		識別記号	庁内鹽理番号	FI	技術表示箇所
H02N	10/00		8525-5H		
G11B	9/00		9075-5D		
// H01L	29/84	Α	8518-4M		

### 審査請求 未請求 請求項の数11(全 22 頁)

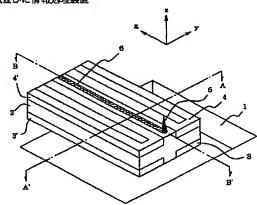
(21)出願番号	<b>特顏平4</b> -103796	(71)出願人	000001007
			キヤノン株式会社
(22)出頤日	平成4年(1992)3月31日		東京都大田区下丸子3丁目30番2号
		(72)発明者	中山 優
			東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
			ノン株式会社内
		(72) 発明者	高松 修
			東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャ
			ノン株式会社内
		(72) 発明者	島田 康弘
			東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
			ノン株式会社内
		(74)代理人	<b>介理士 豊田 善雄 (外1名)</b>
			最終頁に続く
		1	

(54) 【発明の名称】 カンチレバー型変位祭子、及びこれを用いたカンチレバー型プローブ、及びこのカンチレバー型 プロープを用いた走査型トンネル顕微鏡並びに情報処理装置

### (57) 【要約】

【目的】 信頼性の高いカンチレバー型変位素子、及び カンチレバー型プローブ、さらには、これらを用いた走 査型トンネル顕微鏡並びに情報処理装置を提供する。

【構成】 非導電体層からなるカンチレバーの支持体の 上下面に、左右に分割された発熱体層を設け、熱駆動を 行うカンチレパー型変位案子は、カンチレパーの反り や、特性の変化が少なく、機械的強度や耐久性を高める ことができ、これを用いたカンチレパー型プローブは信 類性の高い検出素子となる。また、上記カンチレバー型 プローブを用いた走査型トンネル顕微鏡、情報処理装置 は、高速処理が可能で、かつ信頼性の高い装置となる。



- 1 シリコン基収
- 2 カンチレバーの支持体 8.8',4.4' 列熱体語 5 プローブ

- 6 引き出し電極

#### 【特許競求の簡用】

【 間求項1】 基板上に片持ち梁状に形成された変位素 子において、骸変位素子は、少なくとも1つの非導電体 層と複数の発熱体層からなり、眩発熱体層の熱駆動によ り変位することを特徴とするカンチレパー型変位素子。

【節求項2】 発熱体層が非導電体層の上下面に設けら れ、かつ、これらの発電体層が分割されていることを特 徴とする請求項1配成のカンチレバー型変位素子。

【請求項3】 発熱体層が非導電体層内に埋め込まれて 位杂子。

【 請求項4 】 請求項3 配戯のカンチレパー型変位案子 に、静電力によって基板面と垂直な方向に変位させるた めの電極を設けたことを特徴とするカンチレバー型変位 袋子。

【銷求項5】 圧煙体膜と、該圧低体膜を逆圧性効果に より変位させるための電極とでなる変位素子において、 該変位泰子は、半導体基板上にヒンジにより支持された 片持ち架状に形成され、圧電効果により該基板面と垂直 により、該基板面内方向に変位することを特徴とする力 ンチレパー型変位衆子。

【請求項6】 請求項1~5のいずれかに記載のカンチ レパー型変位素子の自由端部に、情報入出力用の探針を 設けたことを特徴とするカンチレパー型プローブ。

【請求項7】 基板上に片持ち梁状に形成された変位素 子において、歓変位素子の自由端側は、角を有する形状 で、かつ、該基板表面と反対方向に傾斜して形成されて おり、前記自由端側の先端部をプローブとしたことを特 徴とするカンチレバー型プロープ。

【節求項8】 プローブの材料が金属または金属合金で あることを特徴とする跡求項7記載のカンチレバー型プ ロープ。

【請求項9】 請求項6~8のいずれかに記載のカンチ レパー型プローブを、同一基板上に複数配置したことを 特徴とする集積化カンチレバー型プロープ。

【簡求項10】 簡求項6~9のいずれかに配戴のカン チレバー型プローブを用いたことを特徴とする走査型ト ンネル類微鏡。

【節求項11】 て情報の記録、再生、消去を行なう情報処理装置におい ローブを用いたことを特徴とする情報処理装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産獎上の利用分野】本発明は、トンネル電流検出装置 や走査型トンネル顕微鏡等に用いられるカンチレパー (片持ちばり) 状変位素子、及びこれを用いたカンチレ パー型プローブに関する。

備えた走査型トンネル顕微鏡、及び走査型トンネル顕微 鏡の手法により情報の記録、再生、消去等を行なう情報 処理装置に関する。

2

[0003]

【従来の技術】近年において、導体の表面原子の電子模 造を直接観測できる走査型トンネル顕微鏡(以下、ST Mと略す) が開発され (G. Binnig et a l., Phys. Rev. Lett. 49 (1982) 57)、単結晶、非結晶を問わず実空間像を奢しく高い いることを特徴とする闘求項1配域のカンチレバー型変 10 分解能(ナノメートル以下)で測定できるようになっ た。かかるSTMは、金属のプローブ(探針)と導電性 物質の間に電圧を加えて、1nm程度の距離まで近づけ ると、その間にトンネル電流が流れることを利用してい る。この電流は両者の距離変化に非常に敏感でかつ指数 関数的に変化するので、トンネル電流を一定に保つよう にプローブを走査することにより実空間の表面構造を原 子オーダーの分解能で観察することができる。このST Mを用いた解析は導電性材料に限られるが、導電性材料 の表面に薄く形成された絶縁膜の構造解析にも応用され な方向に変位し、また、別に設けられた静電駆動用電極 20 始めている。更に、上述の装置、手段は微小電流を検知 する方法を用いているため、媒体に損傷を与えず、かつ 低電力で観測できる利点をも有する。また、大気中での 助作も可能であるためSTMの広範囲な応用が期待され ている。特に、特開昭63-161552号公報、特開 昭63-161553号公報等に提案されているよう に、高密度な配録再生装置としての実用化が積極的に進 められている。これは、STMと同様のプローブを用い て、プロープと記録媒体間に印加する镫圧を変化させて 記録を行うもので有り、記録媒体としては、包圧-電流 特性においてメモリ性の有るスイッチング特性を示す材 料、たとえばカルコゲン化物類、π電子系有機化合物の **薄膜層を用いている。一方、再生については、配録を行** った領域とそうでない領域のトンネル抵抗の変化により 行っている。この記録方式を用いる記録媒体としては、 プロープに印加する電圧により記録媒体の表面形状が変 化するものでも配録再生が可能で有る。

【0004】さらに、配録再生システムの機能向上、特 に高速化の観点から多数のプローブを選択的に駆動し、 トンネル電流を検知することが必要となる。そのため トンネル電流を用いて記録媒体に対し 40 に、各プローブ自身が少なくとも二次元的に動かなくて はいけない。それをみたすプローブとして、シリコン基 板を加工することにより圧電体パイモルフからなるカン チレパー型のSTMプローブが作製されている。(T. R. Albrechtet al., "Microfa brication of Integrated S canning Tunneling Microsc ope", Proceedings of 4th I nternational Conference o n STM/STS \$10-2 July 9-1【0002】さらには、上配カンチレパー型プローブを 50 4,1989)。図20はその斜視図を示す。圧倒体2

01と電極202は各々2nO、A1で構成されてい る。各電極間に適当なパイアスをかけることにより図2 1の(a)、(b)、(c)に示す様にX、Y、2軸方 向の駆動が可能である。

【0005】また、カンチレパー型プロープの形成手段 として、半導体製造プロセス技術を用い、1つの基板上 に微細な構造を作る加工技術 (K. E. Peterso n, "Silicon as a Mechanica Material", Proceedings o the IEEE, vol70, P420, 198 2) を利用して構成したSTMが、特開昭61-206 148号公報に提案されている。これは単結晶シリコン を基板として、微細加工により基板面と平行な方向(X Y方向)に微動できる平行パネを形成し、更にその可動 部にプローブを形成したカンチレバー (片持ち梁) 構造 の舌状部を設け、該舌状部と底面部との間に電界を与え 静電力により基板表面と直角な方向(2方向)に変位す るように構成されている。また、特開昭62-2811 38号公報には、特開昭61-206148号公報に開 示されたのと同様の舌状部をマルチに配列した変換器ア レイを備えた記憶装置が記載されている。また、シリコ ン基板を加工することにより圧電体パイモルフからなる カンチレバー型のSTMプローブが作製されている。 (S. AKAMINE, et al. "A Plana r Processfor Microfabrica tion of Scanning Tunnelin g Microscope", Sensors and Actuators, A21-A23 (1990) 9 64 - 970.

[0006]

【発明が解決しようとしている課題】しかしながら、従 来例の圧電体バイモルフからなるカンチレパー型プロ-プは以下のような問題点を有していた。

- (イ) 圧電体 Zn Oは空気中の水分等を吸収し特性が変 化あるいは劣化する。又、PZT等の圧電体は成膜ある いは熱処理のために500℃以上の温度を必要とするた め、ICと一体化したプローブの作製には不向きであ る.
- (ロ) 圧電体 ZnO、PZT等は柱状構造のためその薄 膜は機械的特性が低いため耐久性が低い。
- (ハ) 圧電体ZnO、PZT等の圧電性を高めると内部 応力が増大するため、カンチレパーのソリが増大し、又 そのばらつきも増大する。
- (二) Y方向の変位量を大きく取ることができない。ま た、Y方向のバイモルフ駆動に捻じれが生じ易い。
- 【0007】また、半導体製造プロセス技術を用いた、 従来のカンチレパー型プローブでは以下の問題点を有し ていた。
- (ホ) 単結晶シリコンを用い異方性エッチングによりプ

材料がシリコンに限定されてしまう。そのためドープさ れたシリコンをプローブに用いた場合には、シリコンが 酸化されやすいことから、大気中では再現性の良い安定 な特性を得ることは困難であった。更に、シリコンプロ ープ上に導電性材料を被覆して形成する場合には、プロ ーブの最先端部は鋭利に形成されているため、被覆され にくく安定な特性を得ることは難しかった。

- (へ) プローブを斜め蒸着及びリフトオフ法を用いて形 成する場合には、ブローブのマルチ化は容易で、材料の 制限も少ないが、作製工程が複雑で長くなるため製造コ ストが高くなるという問題があった。更に電極上にプロ ープを形成していることから製造工程中や情報処理装置 での操作中にプローブが取れてしまう場合があった。
- 【0008】そこで、本発明の目的は、上配従来例の問 **照点に鑑みなされたもので、カンチレバー型プローブの** 生産性、再現性を向上させ、かつ信頼性、安定性に優れ た走査型トンネル顕微鏡、情報処理装置を提供すること にある。

[0009]

【評題を解決するための手段及び作用】上記採題は、以 下に述べる本発明によって解決される。

【0010】即ち、本発明の第1は、基板上に片持ち梁 状に形成された変位素子において、該変位素子は、少な くとも1つの非導電体層と複数の発熱体層からなり、該 発熱体層の熱駆動により変位することを特徴とするカン チレパー型変位素子であり、好ましくは、上記発熱体層 が上記非導電体層の上下面に設けられ、かつ、これらの 発電体層が分割されていることを特徴とする上記カンチ レバー型変位素子であり、さらには上記発熱体層が上記 非導電体層内に埋め込まれていることを特徴とする上記 カンチレパー型変位案子であり、好ましくは、このカン チレバー型変位素子に、さらに静電力によって基板面と 垂直な方向に変位させるための電極を設けたことを特徴 とするカンチレバー型変位素子である。

【0011】本発明の第2は、圧電体膜と、該圧電体膜 を逆圧電効果により変位させるための電極とでなる変位 素子において、該変位素子は、半導体基板上にヒンジに より支持された片持ち梁状に形成され、圧電効果により 該基板面と垂直な方向に変位し、また、別に設けられた 静電駆動用電極により、該基板面内方向に変位すること を特徴とするカンチレバー型変位素子である。

【0012】本発明の第3は、上記本発明第1あるいは 第2のカンチレバー型変位素子の自由端部に、情報入出 カ用の探針を設けたことを特徴とするカンチレバー型プ ローブである。

【0013】本発明の第4は、基板上に片持ち築状に形 成された変位案子において、眩変位案子の自由端側は、 角を有する形状で、かつ、該基板表面と反対方向に傾斜 して形成されており、前配自由端側の先端部をプローブ ロープを形成する場合、プローブのマルチ化は容易だが 50 としたことを特徴とするカンチレバー型プローブであ

り、好ましくは、上記プローブの材料が金属または金属 合金であることを特徴とする上記カンチレバー型プロー ブである。

【0014】本発明の第5は、上記本発明第3あるいは 第4のカンチレバー型プロープを、同一基板上に複数配 置したことを特徴とする集積化カンチレバー型プローブ である。

【0015】本発明の第6は、上配本発明第3~第5のいずれかのカンチレバー型ブローブを用いたことを特徴とする走査型トンネル関微鏡である。

【0016】本発明の第7は、トンネル電流を用いて記録媒体に対して情報の記録、再生、消去を行なう情報処理装置において、上記本発明第3~第5のいずれかのカンチレバー型プローブを用いたことを特徴とする情報処理装置である。

【0017】次に本発明を図を用いて説明する。

【0018】図1は本発明第1のカンチレパー型変位素 子を用いたカンチレバー型プローブの一例を示す斜視図 である。これは、Si基板を用い通常のICプロセス技 術とSi異方性エッチング技術を用いて作製したもので ある。 図2 (a) は図1のA-A' 断面図であり、図2 (b) はB-B' 断面図である。Si 基板1に一端を固 定されたカンチレパーがあり、そのカンチレパーはノン ドープPolySiよりなる支持体2と発熱体層3, 3', 4, 4'で形成されている。発熱体層はドープト PolySiでありpタイプあるいはnタイプの導電型 を持つ。更にこのカンチレバー上にはトンネル電流を検 知するプローブ5とその電流を取り出す電極6が形成さ れている。また、図示されていないがS:基板1と同一 知・増幅する回路も配置されている。発熱体層3, 3', 4, 4'の電流制御によりカンチレバーの支持体 2 が部分的にX軸方向に伸縮するため、従来の圧電パイ モルフと同様に図1のX、Y、Z軸に駆励することが可 能である。すなわち、図1のように、発熱体層3, 3', 4, 4'がカンチレパーの支持体2に対して対称 に構成されているので、例えば全発熱体層に同一電流を 流すことによってX軸方向に、また発熱体層3,4のみ に電流を流せばY軸方向に、また発熱体層3.3'のみ に流せば2軸方向に駆動することができる。

【0019】また、図3は本発明第1のカンチレバー型変位素子を用いたカンチレバー型プロープの他の例を示す斜視図である。これも、Si基板を用い通常のICプロセス技術を用いて作製したものである。図4(a)は図3のA-A、断面図であり、図4(b)はB-B、断面図である。Si基板1にSiO: 周31を介して一端を固定されたカンチレバーがあり、そのカンチレバーはノンドープPolySiよりなる支持体2と発熱体局3、3、で形成されている。発熱体障はドープトPolySiでありpタイプあるいはnタイプの導致型を持50

つ。更に、このカンチレパー上にはトンネル電流を検知するプロープ5とその電流を取り出す電極6が形成されている。又、支持体局2の下面には電極局32が設けて有り、Si基板1上の電極33とギャップを隔てて対向している。図示されていないがSi基板1と同一面上に選択的にカンチレパーを駆動しトンネル電流を検知・増幅する回路も配置されている。

6

【0020】発熱体層3,3'の電流制御によりカンチレパーの支持体2が部分的に図3のX軸方向に伸縮する 10 ため、Y軸方向に駆動することが可能である。次に、カンチレパーの下面電極32とそれと対向してあるS1基板1上の電極33の間に適当なパイアスを印加すると電極間の併電力により、2軸方向に駆動することが可能となる。

【0021】図1あるいは図3に示したような、本発明第1のカンチレバー型変位案子を用いたカンチレバー型で位、圧電体膜を用いていないため、空気中の水分等の吸収による特性の変化あるいは劣化が発生しない。また、従来の圧電体膜のような柱状稍違を有しないため、機械的強度や耐久性を高くすることが可能である。さらには、案子形成時の内部応力が減少し、カンチレバーの反りを低減することができる。

定されたカンチレバーがあり、そのカンチレバーはノンドープPolySiよりなる支持体2と発熱体層3,3',4,4'で形成されている。発熱体層はドープトPolySiでありpタイプあるいはnタイプの導電型を持つ。更にこのカンチレバー上にはトンネル電流を検ジリコン基板1に支持されたシリコン架52に接して圧知するプロープ5とその電流を取り出す電極6が形成されている。また、図示されていないがSi基板1と同一面上に選択的にカンチレバーを駆助しトンネル電流を検切い、Si基板上にシリコン架52と圧電体架53の知・増幅する回路も配置されている。発熱体層3,3'、4,4'の電流制御によりカンチレバーの支持体数されている。

【0023】圧電体架53上には、圧電体54の支持層55及び圧電体54に電圧を印加するための下電極56 a、上電極56bが和層されている。この絹成によりユニモルフ圧電素子として圧電体梁53を動作させ、トンネル電流用プローブ5を2軸方向に駆励することができる。シリコン梁52に対向するSi基板部分には左右電極57が作毀されている。この左右電極57に電圧をかけることによって、シリコン梁52を動作させ、トンネル電流用プローブをY軸方向に駆励することができる。

【0024】 Y 始方向駆励の力は節電気力であるから、 Y 始方向の変位色 $\Delta$  Y は、ヒンジ51の長さ1、シリコン築52の長さL、圧電体築53の長さL、ヒンジ51 1 およびシリコン築52の厚さ a、ヒンジ51の幅w、電極間のギャップg、電位差Vを用いて次式で表される。

[0025]

【数1】

 $\Delta Y = \frac{\varepsilon_0 L 1^2 V^3}{g^2 w^3 E} \times (21 + 3L + 3L')$ 

なお、εo は誘電率, Eは電界強度である。

【0026】上式より、Y軸方向の変位盘を大きくする には、ヒンジの幅を小さくし、梁の長さを大きくするこ とが有効である。

【0027】シリコン梁52は、シリコン単結晶の異方 性エッチングあるいは反応性イオンエッチング、イオン ビームエッチング等でシリコンのアスペクト比の大きい 10 梁状の可撓部を基板面と直交する方向 (2方向) に撓ま エッチング方法、及び、犠牲窟エッチングや不純物ドー プによるエッチングストップ等の方法を用いて形成され る。Y軸駆動のための電極は、シリコン基板の電極部分 及びシリコン梁にn型あるいはp型の不純物をドープす ることにより形成される。 2 軸駆動のための圧電体梁 5 3は、図5のように、1層の圧電体層とそれをはさむ2 層の電極及び支持体層よりなるユニモルフ構造、あるい は2層の圧電体層とそれをはさむ3層の電極よりなるパ イモルフ構造に限定されるものではなく、またこれらの 着法やスパッタリング法等の成膜技術が用いられ、その 方法は本発明を制限するものではない。

【0028】図5に示したような、本発明第2のカンチ レバー型変位素子を用いたカンチレパー型プロープで は、Y方向の変位量を大きくすることが可能であり、か つ、Y方向駆動時の捻じれのない、信頼性の高い素子と なる。

【0029】図?は本発明第3のカンチレパー型プロー ブの一例を示す斜視図であり、1は基板、71は可挠 部、5はプローブ、72は下電極である。図に示したよ 30 うに可撓部71の自由端側の先端がプロープ5として形 成されている。尚、本図は2方向変位手段として、静電 力を用いる場合のものである。

【0030】基板1としては、半導体、金属、ガラス、 セラミックス等の材料を用いることができるが、マルチ に配列したプローブを作製する場合には、表面凹凸の小 さい材料が好ましく、例えばコーニング#7059フュ ージョン、溶融石英更には表面を研磨した#7059、 石英、シリコンウエハー等を用いることができる。

[0031] 梁状の可撓部?1は、可撓部分の一端が基 40 連するものである。 板上に固定された片端固定の梁構造、すなわちカンチレ パー構造体をなしており、かかるカンチレバーには少な くとも駆動のための機構及び配線、並びにプローブに電 圧を印加するための配線領域が形成されている。

【0032】この可撓部71としては、変位駆勁電極と プローブ取り出し電極を共通電極にする場合には、単層 膜として形成できるが、電極を分離する場合には、電極 間に絶縁層を挟んだ多層膜で形成する。このときプロー プ5は可撓部71の自由端にプローブ取り出し電極と一 体で形成される。このため、可機部71の自由端側の形 50

状としては、少なくとも2辺による角を有している必要 がある。更に、自由端の先端部は針状の突起を必要とす るため、基板表面に対して反対の方向に傾斜させること が重要である。この形成方法としては、基板表面に傾斜 部を有する凸部を形成し、続いて自由端先端部が凸部の 傾斜部に掛かるように可撓部71を形成することによっ て得られる。

【0033】係るプロープユニットを用いれば、下電極 72と可撓部71に電圧を印加することにより静電力で せ、プローブ位置を2方向に変位させることができる。

【0034】本素子を変位させる手段としては、本図の ような静電力のほかに、圧電効果、パイメタル等の手段 が適用されるが、変位量及び駆動電圧、制御性から好ま しくは静電力、あるいは、圧電体バイモルフによる変位 手段が用いられる。なお、変位手段が圧電体パイモルフ の場合には下電板72は不要である。

【0035】本発明第3のカンチレバー型プローブの形 成方法としては、従来公知の技術、例えば半導体産業で 製造方法には既知のフォトリソグラフィー技術、真空蒸 20 一般に用いられている真空蒸着法やスパッタ法、化学気 相成長法等の蒋膜作製技術やフォトリソグラフ技術及び エッチング技術を適用することができ、その作製方法は 本発明を制限するものではない。

> 【0036】また、例えば、可撓部71が圧電体パイモ ルフ構成ならば、従来公知の製造方法により、電極及び 圧電体をスパッタあるいは蒸着とフォトリソグラフ及び エッチング工程の繰り返しによりパイモルフ構造を形成 する.

【0037】図7に示したような、本発明第3のカンチ レバー型プロープでは、作製工程が簡単で、容易にプロ ープのマルチ化が可能であり、また生産性を向上でき、 製造コストを低減できる。また、単結晶シリコンを用 い、ドープされたシリコンをプローブとした場合に生じ た酸化による劣化がなく、かつ先端を鋭利に形成でき、 再現性の良い安定な特性を得ることができる。

[0038]

【実施例】以下、本発明の実施例について説明する。 

本実施例は、本発明第1のカンチレバー型変位素子に関

【0040】本実施例では、図1に示した本発明第1の カンチレパー型変位素子を用いたカンチレパー型プロー ブを作製した。この作製方法を図8を用いて説明する。 まず(100) n型Si基板1にLPCVD装置で後工 程でのSI異方性エッチングのマスク層としてSiナイ トライド81を成膜し (図8 (a) 参照)、次にLPC VD装置でノンドープPolySiを成談しレジストパ ターニング後イオンインプラ装留でドーパントとしてB あるいはPを打ち込み、発熱体層3,3'を形成する (図8 (b) 参照) 。 同様に、LPCVD装置でノンド

-417--

ープP o 1 y S i を前よりも厚く成膜しレジストパターニング後インプラ装置でBあるいはPを打ち込み、発熱体層4,4'を形成する(図8(c)参照)。次に、トンネル電流検知用プローブ5とトンネル電流引き出し用の電極6を形成し、裏面のS i ナイトライド81をパターニングし、カンチレパー形成のための窓明けを行う(図8(d)参照)。最後に、異方性エッチングでS i 基板1をエッチングし、S1ナイトライド81を除去する(図8(e)参照)。発熱体層3,3',4,4'のパターンとしては色々あるが、例えば図9(a),(b)のようにすることができる。

【0041】カンチレパーの駆動は、発熱体層3,3',4,4'がカンチレパーの支持体2に対して対称に構成されているので、例えば全発熱体層に同一電流を流すことによって図1のX方向に、また発熱体層3,4 のみに電流を流せばY方向に、また発熱体層3,3'のみに電流を流せば2方向に駆動することができる。

【0042】次に上記カンチレパー型プローブを用いた 走査型トンネル顕微鏡について説明する。

【0043】図10は、本発明による本実施例の走資型 20トンネル顕微鏡の概略図である。101は、上配カンチレパー型プロープ102を形成したシリコン基板、105はシリコン基板101を2方向に駆動する租助用圧電素子、114は2方向租助用圧電素子105及びカンチレパー型プロープ102を試料表面に接近させる接近機構、103は表面複築する導電性の試料で、104は試料103をXY方向に微動するXY微動機器である。

【0044】上記の走査型トンネル顕微鏡の動作を以下 に説明する。接近機構114は、2方向の移動ステージ からなり、手助またはモーターにより、カンチレバー型 30 プロープ102のプローブが試料103の表面に2方向 粗助用圧電索子105のストローク内に入るように接近 させる。その際、顕微鏡を用いて、目視により接近の程 度をモニターするか、もしくはカンチレバー型プローブ 102にサーボをかけた状態でモーターにより自動送り を行い、プロープと試料間にトンネル電流が流れるのを 検出した時点で接近を停止する。試料103の観察時に は、パイアス回路106によりパイアス電圧をかけられ た試料103とプローブとの間に流れるトンネル低流を トンネル電流検出回路107により検出し、2軸方向サ ーボ回路110を通してプローブと試料表面の平均距離 が一定となるようにカンチレパー型プロープ102を2 方向に制御している。その状態でカンチレバー型プロー プ102をXY位置制御回路109でXY方向に走査す ることにより試料表面の微小な凹凸により変化したトン ネル電流が検出され、それを制御回路112に取り込 み、XY走査信号に同期して処理すればコンスタントハ イトモードのSTM像が得られる。STM像は、画像処 理、たとえば2次元FETなどの処理をしてディスプレ イ113に表示される。その際、カンチレパー型プロー 50

ブ102の2方向のクロストークが小さいので、装置の 温度ドリフト、試料103の表面の凹凸、傾きが大きい と追従できなくなるため、2方向粗助用圧電素子105 を用いてトンネル電流検出回路107の信号を2方向粗 助駆動回路111を通して、0.01~0.1H2程度 の領域のフィードパックを行い、2方向の大きな助きに 追従するように制御している。また観察場所を変えると きは、試料側のXY微動機構104をXY微動駆動回路 115によりXY方向に移動させ、所望の領域にプロー プが来るようにして観察を行う。

10

【0045】この装置にて、試料103にHOPG(グラファイト)板を用いて表面観察を行なった。バイアス回路106にて200mVの直流電圧をプローブと試料の間に加え、この状態で試料に沿ってプローブを走査してトンネル電流検出回路107を用いて検出される信号より表面観察を行なった。スキャンエリアを0.05 $\mu$ m×0.05 $\mu$ mとして観察したところ、良好な原子像を得ることができ、STMの原理による勁作が確認された。表面観察勁作が確認された。

20 【0046】次に、図1に示した本発明第1のカンチレバー型プローブを、同一基板上に複数個作図した集積化カンチレバー型プローブを用いた、情報処理装置について説明する。同一基板上に形成された上記象積化カンチレバー型プローブの模式図を図11に示す。基板1としてシリコン基板を用い、X-シフトレジスタ117、Yーシフトレジスタ118、静電容量、スイッチ素子、増幅器等を含んだ回路部119、プローブ電極5、カンチレバー120、マトリクス配線121などにより集積化カンチレバー型プローブが構成されている。122は信切号線を接続するためのポンディングバッドである。このポンディングバッドは、基板1の一つの辺もしくは対向する二つの辺に配置する。これにより、ポンディングバッドと平行する方向に配録媒体を移動し記録再生を行う。

【0047】図11の実施形態は、シリコン基板を用いて駆動案子を一体に形成しているが、これはシリコン基板に限定されることはなく、サファイア基板上にシリコン薄膜をエピタキシャル成長させたウエハーを用いてもよいし、さらには石英基板上に成長したポリシリコン薄砂、固相エピ膜等あらゆる形態の半導体層及び基板を用いることができる。

【0018】図12に上記集積化カンチレバー型プロープを用いた情報処理装置のプロック構成図を示す。123は集積化カンチレパー型プロープ、124は集積化カンチレパー型プロープ123をXY面内に走査するアクチュエータ、125は走査回路である。126は記録媒体、127は集積化カンチレパー型プロープ123の各プロープ電短5がそれぞれ均等に配録媒体126に設置される様に記録媒体126の領きを補正するアクチュエータ、128は傾き補正回路である。また、129はこ

れらの部材を支持する構造体である。

【0049】集積化カンチレパー型プローブ123の制 御は、プローブヘッド制御回路130により行う。書き 込みデータは符号器131aにより符号化され、プロー ブヘッド制御回路130に転送し、集積化カンチレバー 型プローブ123を駆励し記録媒体126に書込む。デ ータ読出しを行う場合は、図示せぬプロセッサにより読 出すべきアドレスを発生し、プローブヘッド制御回路1 30を駆動する。プロープヘッド制御回路130はこの り各プローブの信号を脱出し復合器131bに転送す る。復号器131bはこの信号からエラー検出またはエ ラー訂正を行いデータ出力する。

【0050】プロープ、媒体間の距離制御、及び集積化 カンチレパー型プローブの傾き制御は、上記と同じよう に、プローブヘッド制御回路130により、各プローブ 電極に流れるトンネル電流の情報を直接読出し、プロー ブ・媒体間距離制御回路132により基準位置からのず れを検出し、個々のプローブ電極の2方向制御はカンチ 一型プローブの姿勢を正す必要のある場合は傾き補正回 路128により行う。

【0051】図13に図12の番込み・読出しのための プローブヘッド制御回路130の詳細プロック構成図を 示す。

【0052】各プロープ電極をアクセスするタイミング は走査クロック134を基準に行う。個々の走査クロッ クを集積化カンチレパー型プローブのクロック信号CL K\_Yとし、さらにYアドレスカウンタ135に入力す る。このYアドレスカウンタ135は、集積化カンチレ 30 パー型プロープのYシフトレジスタの段数と同一のカウ ント数を持つ。Yアドレスカウンタ135のキャリー出 カは、集積化カンチレバー型プローブのクロック信号C LK\_Xとし、さらにXアドレスカウンタ136に入力 する。このXアドレスカウンタ136は、集積化カンチ レパー型プローブのXシフトレジスタの段数と同一のカ ウント数を持つ。これらX、Yアドレスカウンタのカウ ント出力をプロープアドレス137とする。

【0053】集積化カンチレパー型プローブからの読出 し出力Voutはコンパレータ138に入力する。コン 40 パレータ138は、Vref139を基準電圧として二 値化する。この二値化出力は、プロープアドレス137 により指定されるプローブ制御テーブル140の記録ユ ニットに書込まれる。

【0054】プローブ制御テーブル140~142は、 集穣化カンチレバー型プローブのプローブ数と同数の記 録ユニットで構成された一時保存メモリを1ページと し、1~数ページを持つ。各配録ユニットは、集積化力 ンチレバー型プローブから読出した記録データ論理値の ほか、競出し、ON書込み、OFF書込み、または消去 50 個々にプローブ電極・記録媒体間の距離制御が行えるよ

12 の各動作を指示する駆動状態などの少なくとも6値の論 理値を記録する。

【0055】集積化カンチレパー型プロープのアクセス に際しては、このプローブ制御テーブルの各ユニットの 駆動状態値に従って対応するプローブ電極を制御するよ うにΦr, Φd, Φw信号を生成する。

【0056】集積化カンチレバー型プローブよりデータ の読出しを行う場合は、まずプローブ電極を記録媒体の 所定の位置に走査する。次に、図示せぬホスト制御CP アドレスに従い集積化カンチレパー型プローブ123よ 10 Uによりデータバス、及びアドレスバス143を介して プローブ制御テーブル140~142のデータを読出す べきプロープのアドレスに対応する記録ユニットに読出 し動作の駆動状態値を登録する。集積化カンチレパー型 プロープの一連の銃出し動作が終了した後、先に指定し たプロープアドレスの記録ユニットの競出しデータ論理 値を読出し、復号器131bによりエラー検出もしくは エラー訂正を行い読出し動作が完了する。

【0057】また、魯込みを行う場合は入力データを符 号器131aにより符号化した後、プローブ制御テープ レバー駆動回路133により制御し、集積化力ンチレバ 20 ル140~142に符号語の論理値を駆動状態値として 記録ユニットに登録する。この登録された論理データを もとに順次書込み信号を集積化カンチレバー型プローブ に転送する。

> 【0058】ここで、一つの記録ユニットはページ毎の アクセスサイクルに対し、連続して魯込み、または消去 動作を登録しない。すなわち、一つのプローブ電極は連 統して魯込み動作を許可せず、必ず読出し動作を行いな がら書込み消去が行われる。これはプローブ電極と記録 媒体との間隔の制御を読出し時の信号振幅により制御す るために必要である。

> 【0059】さらに、1ページ中の全ての記録ユニット に衝込み、または消去登録を行わない。すなわち、集積 化カンチレバー型プローブのマトリックス配置された全 てのプローブ電極が同時に魯込み動作を行うことはな い。これは集積化カンチレパー型プローブが常に記録媒 体に平行保持するように傾き制御するために必要であ る.

> 【0060】これらのプロープ電極の2方向の制御及び プローブヘッドの傾き制御は、Vout佰号より生成さ れるトンネル電流相当信号Jtと、Φr, Φd, Φwの 各信号より生成される信号属性、及びプロープアドレス とで構成されるプローブ制御信号群144を用いプロー ブ・媒体間距離制御回路132により行う。すなわち、 プローブ・媒体問距離制御回路132はプローブ制御テ ーブルを参照し読出し勁作状態にあるプローブの出力信 号Voutをもとにカンチレパー駆動回路133及び傾 き補正回路128を駆動する。

> 【0061】尚、本実施例で用いているカンチレパーは プローブ電極のほかに、熱駆動アクチュエータを有し、

うになっている。また、これらのアクチュエータは、祭 積化カンチレバー型プローブに設けられた図示せぬ回路 によりカンチレバー駆動回路133より送られた信号に より駆動される。

【0062】上述のプローブ制御テーブルに基づいた替 込み・読出し制御方法を用いることにより、読出し状態 におくプローブ電極の配置を自在に、かつ全てのプロー プ電極が一様な春込み・読出し比率になるように制御す ることができる。この制御により含込み・消去のデータ に依らずに安定、高速かつ信頼性よくプローブのZ, Y 10 パー下部のSiO: を除去するとカンチレパー型プロー 方向制御を行うことができる。

【0063】その結果、上記情報処理装置では、カンチ レバーの駆動特性、トンネル電光検知特性等が大きく向 上し、高速で安定な、更に信頼性の高い情報の記録、再 生、消去を行うことができた。

#### 【0064】 実施例2

本 英 施 例 は、 本 発 明 第 1 の カンチレバー 型 変 位 案 子 に 関 連し、実施例1の他の態様を示すものである。

【0065】本実施例で作製したカンチレパー型プロー プの斜視図を図14に示す。実施例1と異なる点は、発 20 換えて、比較的高抵抗な金属例えばTa, W, Mo等を 用い、また、カンチレバーの支持体2としてPolyS i あるいはSiOz を用いたことである。カンチレバー の駆励は実施例1と同様、発熱体層3,3',4,4' の電流制御により可能である。本実施例においても発熱 体層のパターンは図9 (a), (b) のようにしても良

【0066】次に、実施例1と同様に、図10に示した ような上記カンチレバー型プローブを用いた走査型トン ネル顕微鏡で、試料103にHOPG (グラファイト) 板を用いて表面観察を行なったところ、実施例1と同様 に良好な原子像を得ることができた。

【0067】また、上配カンチレバー型プローブを、図 11に示したように同一基板上に複数個形成して築粒化 カンチレパー型プローブを作裂した。また、実施例1と 同様に図12に示したような、上配集積化カンチレバー 型プローブを用いた情報処理装置においても、実施例1 と同様に高速で信頼性の高い情報の記録、再生、消去を 行うことができた。

#### 【0068】 実施例3

本実施例は、本発明第1のカンチレバー型変位素子に関 連し、実施例1、2の他の旗様を示すものである。本実 施例では、図3に示した本発明第1のカンチレバー型変 位素子を用いたカンチレパー型プローブを作製した。こ の作製方法を図15を用いて説明する。

【0069】まず(100) n型Si基板1にイオンイ ンプラ装置でドーパントとしてBを打ち込み、炉で熱処 理し電極層33を形成し、CVD装置で犠牲層となるS

照)。その後、Au等の金屑材32を成膜パターニング する (図15 (b) 参照)。次に、LPCVD装置でノ ンドープPolySiを成膜し、レジストパターニング 後、イオンインプラ装置でドーパントとしてBあるいは Pを打ち込みノンドープ層2とドープト層である発熱体 層3、3'を形成する。更に、LPCVD装置でノンド ープPolySiを成膜し、パターニングする(図15 (c) 参照)。トンネル電流検知用プロープ5と引き出 し用電極6を形成し、レジストパターニング後カンチレ ブが形成される(図15 (d)参照)。発熱体層3。 3'のパターンとしては色々あるが、例えば図9 (a), (b) のようにすることができる。

14

【0070】カンチレバーの駆励は、例えば発熱体層 3, 3°の電流制御により図3のY軸方向、また、カン チレパーの下面質極32とそれと対向してあるSi基板 1上の電極33の間に適当なパイアスを印加すると電極 間の静電力により、2軸方向に駆動することが可能とな る.

【0071】次に、実施例1と同様に、図10に示した ような上記カンチレバー型プローブを用いた走査型トン ネル顕微鏡で、試料103にHOPG (グラファイト) 板を用いて表面観察を行なったところ、実施例1と同様 に良好な原子俊を得ることができた。

【0072】また、上記カンチレバー型プローブを、図 11に示したように同一基板上に複数個形成して集積化 カンチレパー型プローブを作製した。また、実施例1と 同様に図12に示したような、上配集和化カンチレバー 型プロープを用いた情報処理装置においても、実施例1 と同様に高速で信頼性の高い情報の記録、再生、消去を 行うことができた。

## 【0073】 実施例4

本実施例は、本発明第1のカンチレバー型変位索子に関 連し、実施例1、2、3の他の態様を示すものである。 本実施例では、図3に示した本発明第1のカンチレバー 型変位素子を用いたカンチレバー型プローブを作製し た。実施例3と異なる点は、発熱体層3,3'をドーパ ントPolySiに換えて、比較的高抵抗な金属例えば Ta, W, Mo等を用い、また、カンチレバーの支持体 2としてPolySiあるいはSiO₂を用いたことで ある。カンチレバーの駆励は、実施例3と同様、発熱体 **唇3,3'の電流制御によりY軸方向、カンチレパー下** 面の電極32とSi基板1上の電極33間のパイアス印 加により2軸方向に行うことができる。本実施例におい ても発熱体層のパターンは図9(a), (b) のように しても良い。

【0074】次に、実施例1と同様に、図10に示した ような上記カンチレバー型プローブを用いた走査型トン ネル顕微鏡で、試料103にHOPG (グラファイト) 

30

に良好な原子像を得ることができた。

【0075】また、上記カンチレパー型プローブを、図 11に示したように同一基板上に複数個形成して集積化 カンチレパー型プローブを作製した。また、実施例1と 同様に図12に示したような、上記集積化カンチレバー 型プローブを用いた情報処理装置においても、 実施例1 と同様に高速で信頼性の高い情報の記録、再生、消去を 行うことができた。

#### 【0076】 実施例 5

本実施例は、本発明第2のカンチレバー型変位案子に関 10 に良好な原子像を得ることができた。 連するものである。本実施例では、図5に示した本発明 第2のカンチレバー型変位素子を用いたカンチレバー型 ブローブを作製した。この作製方法を図16を用いて説 明する。

【0077】まず、第1に、(100) p型シリコン基 板に、CVD法にてn型シリコンを10μm成長させシ リコン基板1とする。その後、圧電梁53の部分のみイ オン注入を行い、p型シリコン領域161とする。第2 に、シリコン基板1上に駆動用、信号処理用のIC回路 を作製する。第3に、シリコン基板1の両面に支持層5 5及びマスク層162となる窒化シリコンをCVD法に て成膜する(図16 (a) 参照)。第4に、基板裏面の 窒化シリコン膜162をCF。ガスを用いたドライエッ チングによりパターニングし、S1基板を裏面から11 0℃に加熱した水酸化カリウム水溶液にて電解エッチン グ法にてp型シリコン部分をエッチングする(図16 (b) 参照)。第5に、Y軸駆動のための電極となる部 分にイオン注入法にてp型シリコン領域を作製し、電極 とする。第6に、下電極56a、圧電体54、上電極5 6 b、トンネル電流用配線 6 及びその他の各配線を形成 30 する。下電極56a、上電極56b、トンネル電流用配 線6、及びその他の各配線は、リフトオフ法にてパター ニングした後、スパッタリング法によりプラチナを10 00Å成膜して形成する。圧電体54は、スパッタリン グ法により2nOを3000Å成膜した後、レジストを 用いた通常のフォトリソグラフ技術を用いてパターニン グレ、酢酸水溶液にてエッチングして形成する。第7 に、トンネル電流用プロープ5をスピント法を用いて、 銀、及びプラチナを真空蒸着法で成膜することにより形 成する(図16(c)参照)。第8に、パターニングの 40 後、C<sub>2</sub> ClF<sub>5</sub> およびSF<sub>6</sub> ガスを用いた反応性イオ ンエッチング法にてシリコン基板をエッチングし、基板 を貫通させ、片持ち梁の形状とする(図16(d)参 照)。

【0078】なお、支持層55となる基板表面の窒化シ リコンは、ユニモルフの支持体として適したヤング率を 持った材料が利用される。また、2軸駆動のためのユニ モルフは圧電体を2層にしたパイモルフでも良い。

【0079】本実施例のカンチレパー型プロープは、ヒ

L=1000μm、圧電体架53の長さし'=500μ m、ヒンジ51の幅w=5μm、左右電極57とシリコ ン架52との間隔g=2.  $5 \mu m$ であり、左右電極にか ける電圧V=10Vとすると、Y軸方向の変位量AYは 1 μmであった。

16

【0080】次に、実施例1と同様に、図10に示した ような上記カンチレバー型プローブを用いた走査型トン ネル顕微鏡で、試料103にHOPG (グラファイト) 板を用いて表面観察を行なったところ、実施例1と同様

【0081】また、上記カンチレバー型プロープを、図 11に示したように同一基板上に複数個形成して集積化 カンチレパー型プローブを作製した。

【0082】次に、上配集積化カンチレバー型プローブ を用いた情報処理装置について説明する。

【0083】図17に本発明による本実施例の情報処理 装置の主要部構成及びプロック図を示す。本図にもとづ いて説明すると、記録再生ヘッド上には、本実施例によ る集積化カンチレバー型プローブが配置されている。こ 20 れら複数のプロープ5は、一様に媒体と対向する様に配 置してある。170は情報記録用の記録媒体、171は 媒体とプローブとの間に電圧を印加するための下地電 極、172は記録媒体ホルダーである。

【0084】前記記録媒体170層は、プローブ5から 発生するトンネル電流により記録媒体表面の形状を凸型 (Staufer, Appl. Phys. Letter s, 51 (4), 27, July, 1987, p244 参照) または凹型 (Heinzelmann, App 1. Phys. Letters, Vol. 53, No. 24Dec., 1988. p2447参照) に変形する ことが可能な金属、半導体、酸化物、有機薄膜、あるい は前記トンネル電流により電気的性質が変化(たとえば 電気的メモリー効果を生ずる) する有機薄膜等よりな る。前記電気特性が変化する有機薄膜としては、特開昭 63-161552号公報に記載された材料が使用さ れ、ラングミュア・ブロジェット膜よりなるものが好ま しい

【0085】例えば石英ガラス基板の上に下地電極17 1として真空蒸着法によってCIを50A堆積させ、さ らにその上にAuを300人同法により蒸着したものを 用い、その上にLB法によってSOAZ(スクアリリウ ムーピスー6ーオクチルアズレン)を4層積層したもの 等を用いる。173は配録すべきデータを記録に適した 信号に変闘するデータ変闘回路、174はデータ変闘回 路で変調された信号を記録媒体170とプローブ5の間 に電圧を印加することで記録媒体170上に記録するた めの記録電圧印加装置である。プロープ5を記録媒体1 70に所定間隔まで近づけ、記録電圧印加装置174に よって例えば3V、幅50nsの矩形状パルス電圧を印 ンジ51の長さ $1=200\mu$ m、シリコン2520長さ 50 加すると、記録媒体170が特性変化を起こし電気抵抗 の低い部分が生じる。 X-Yステージ175を用いて、この操作をプロープ5で記録媒体170面上で走金しながら行うことによって情報の記録がなされる。 図では示していないが、 X-Yステージ175による走査の機構としては、円筒型ピエゾアクチュエータ、平行ばね、差 勁マイクロメーター、ポイスコイル、インチウオーム等の制御機構を用いて行う。

【0086】176はプローブ5と記録媒体170との間に電圧を印加して両者間に流れるトンネル電流を検出する配録信号検出回路、177は配録信号検出回路176の検出したトンネル電流信号を復調するデータ復調回路である。再生時にはプローブ5と記録媒体170とを所定間隔にし記録電圧より低い、例えば200mVの直流電圧をプローブ5と記録媒体170間に加える。この状態で記録媒体170上の記録データ列に沿ってプローブ5にて走査中に記録信号検出回路176を用いて検出されるトンネル電流信号が記録データ信号に対応する。従って、この検出したトンネル電流信号を電流電圧変換して出力してデータ復調回路177で復調することにより再生データ信号を得られる。

【0087】178はプローブ高さ検出回路である。このプローブ高さ検出回路178は記録信号検出回路176の検出信号を受け、情報ピットの有無による高周波の振動成分をカットして残った信号を処理し、この残りの信号値が一定になる様にプローブ5を上下励制御させるためx,2軸駆動制御回路179に命令信号を発信する。これによりプローブ5と媒体170との間隔が略一定に保かれる。

【0088】180はトラック検出回路である。トラック検出回路180はプローブ5で記録媒体170上を走 30 査する際にプローブ5のデータがこれに沿って記録されるべき経路、あるいは記録されたデータ列(トラック)からのずれを検出する回路である。

【0089】以上のデータ変調回路173、記録電圧印加装置174、記録信号検出回路176、データ復調回路177、プローブ高さ検出回路178、x、z 執駆動制御回路179、トラック検出回路180で記録再生用回路181を形成する。

【0090】 記録再生ヘッドにおいては、記録再生用回路181が記録媒体に対向する複数のプローブ及びその 40 駆励機構それぞれに1つずつ設けられており、各プロープによる記録、再生、各プローブの変位制御(トラッキング、間隔調姿等)等の要案を独立して行っている。

【0091】上述した実施例は配録, 再生, 消去を行う 情報処理装置であるが、記録または再生のみの装置、または走査型トンネル電流検知装置等であっても本発明が 適用可能であることは言うまでもない。

【0092】上記本発明第2のカンチレバー型変位素子を用いた情報処理装置では、高速で安定な、かつ信頼性の高い情報の記録、再生、消去を行うことができた。

## 【0093】 実施例6

本実施例は、本発明第3のカンチレバー型ブローブに関連するものである。本実施例では、図7に示した本発明第3のカンチレバー型プローブを圧電パイモルフを用いて作製した。この作製方法を図18を用いて説明する。

18

【0094】まずシリコンウエハー基板1上に保護層182として膜厚200nmの窒化シリコン膜をLPCV D法により形成し、続いてフォトエッチング法により、 保護層182に開口部を設けた後、水酸化カリウム水溶 液を用いた異方性エッチングにより露出したシリコンを 加工し、厚さ30µmのシリコンメンプレン183を形成した(図18(a)参照)。

【0095】次に保護層182上に下電極72を形成後 に圧電体184、中電極185、圧電体186を順次形 成した。このとき電極にはAuを、圧電体にはZnO時 膜を用い順次パターン形成しながら作製した。Au箆極 膜は真空蒸着法により0.2μm成膜し、2ηΟ圧電体 膜はマグネトロンスパッタ法より2n〇ターゲットを酸 素とアルゴンの混合雰囲気中でスパッタし、200℃に 20 加熱した前記シリコンウエハ上に 0. 3μm成膜した。 パターニングはフォトリソグラフィにより行った。 エッ チング液としてそれぞれAu電極はヨウ化カリウム水溶 液を、ZnO膜は酢酸水溶液を用いた。ただし、Auと 室化シリコン膜の密着性を向上させる為、下電極72の Auを成膜する前にCrを50A英空蒸着法により成膜 した。なお、CrはCCl2 F2 を用いてドライエッチ ングにて除去した。続いて銅を全面に真空蒸着法により 5μm成膜し、フォトリソグラフィとエッチングにより バターン形成を行いエッジが傾斜した形状である凸部1 87を形成した (図18 (b) 参照)。

【0096】次に、圧電体186上と凸部187の傾斜部上に上電極188を形成し、圧倒パイモルフを形成した。上電極188は面内方向に圧電体駆動電極とプロープ取り出し電極に分離されている。このとき電極には金を用い真空蒸着法により1.2 μm成膜し、フォトリソグラフィとエッチングによりパターン形成を行いプローブ5を得た。このとき、凸部187の傾斜部内に自由端部の先端の角が入るように位置合わせした(図18(c)参照)。

[0097] 次に圧電パイモルフ部をフォトレジストで保護した後、プラズマエッチングによりシリコンメンプレン183をエッチング除去し、続いて凸部187を硝酸水溶液で除去することにより、窒化シリコンの保護層182、下電極72、圧電体184、中電極185、圧電体186、上電極188及びプローブ5からなる幅 $100\mu$ m,長さ $500\mu$ mの架状の可撓部を有するカンチレバー型プローブを作製した(図18(d)参照)。

【0098】以上のようにして作製したカンチレバー型 プローブの変位母を測定したところ、2方向に0.2 μ 50 m/vで変位することが分かった。更に、上記カンチレ

パー型プローブを走査型電子顕微鏡(SEM)を用いて 観察したところ、先端が鋭利に形成されているプローブ を確認した。尚、プローブの先端曲率半径は0.08μ mであった。

【0099】次に、実施例1と同様に、図10に示した ような上配カンチレバー型プローブを用いた走査型トン ネル顕微鏡で、試料103にHOPG (グラファイト) 板を用いて表面観察を行なったところ、実施例1と同様 に良好な原子像を得ることができた。

【0100】また、上配カンチレパー型プローブを、図 10 11に示したように同一基板上に複数個形成して集積化 カンチレパー型プロープを作製した。また、実施例1と 同様に図12に示したような、上紀集積化カンチレパー 型プローブを用いた情報処理装置においても、実施例1 と同様に高速で信頼性の高い情報の記録、再生、消去を 行うことができた。

#### 【0101】 実施例7

本実施例は、本発明第3のカンチレバー型プローブに関 連し、実施例6の他の態様を示すものである。本実施例 では、図?に示した静電力により2方向に駆動する本発 20 明第3のカンチレバー型プローブを作製した。この作製 方法を図19を用いて説明する。

【0102】まず、コーニング社製#7059フュージ ョンを基板1として用意する。続いて、基板1上にCr を2000人真空蒸着法により成膜し、フォトリソグラ フィとエッチングによりパターン形成を行い下電板?2 を形成した (図19 (a) 参照)。

【0103】次に、銅を4μm真空蒸稽法により全面に 成膜し、フォトリソグラフィとAェイオンエッチングに よりパターン形成を行いエッジが傾斜した形状の凸部1 87を形成した。続いて、銅を真空蒸着法により全面に 2μm成膜し、フォトリソグラフィとエッチングにより パターン形成を行い犠牲層190を形成した(図19 (b) 参照)。

【0104】次に、基板1及び犠牲層190上に中電極 191をリフトオフ法を用いて形成した。リフトオフに はRD-2000N (日立化成社製) フォトレジストを 用い、電極には金を膜厚2000Å真空蒸着法で形成し た。続いて、中電極191上及び凸部187の傾斜部上 に絶縁層192及びプローブ取り出し電板193をリフ トオフ法により形成した。リフトオフにはRD-200 0N (日立化成社製) フォトレジストを用い、絶縁層1 92にはSiO2 を膜厚5000A、電極には金を膜厚 5000Å真空蒸着法により形成した。このとき、凸部 187の傾斜部内に自由端部の先端の角が入るように位 優合せすることによりプローブ5を形成した(図19 (c) 参照)。

【0105】次に犠牲層190及び凸部187を硝酸水 溶液で除去することにより、中電極191、絶縁層19

なる幅100μm, 長さ350μmの架状の可撓部を有 するカンチレパー型プローブを作製した(図19(d)

【0106】以上のようにして作製したカンチレパー型 プローブの変位量を測定したところ、2方向に0.1 μ m/vで変位することが分かった。更に、上記カンチレ バー型プローブをSEMを用いて観察したところ、先端 が鋭利に形成されているプローブを確認した。尚ブロー ブの先端曲率半径は0.08μmであった。

【0107】次に、実施例1と同様に、図10に示した ような上記カンチレバー型プローブを用いた走査型トン ネル顕微鏡で、触料103にHOPG (グラファイト) 板を用いて表面観察を行なったところ、実施例1と同様 に良好な原子像を得ることができた。

【0108】また、上記カンチレパー型プロープを、図 11に示したように同一基板上に複数個形成して集積化 カンチレパー型プローブを作製した。また、実施例1と 同様に図12に示したような、上配集積化カンチレバー 型プロープを用いた情報処理装置においても、実施例1 と同様に高速で信頼性の高い情報の記録、再生、消去を 行うことができた。

### [0109]

【発明の効果】以上説明したように、本発明のカンチレ バー型変位素子あるいはカンチレバー型プロープでは、 以下の効果を有する。

- (1) 本発明第1のカンチレパー型変位素子は、熱駆動 を行うことで、圧電体膜を用いないため、空気中の水分 等の吸収による特性の変化あるいは劣化が発生しない。 また、従来の圧電体膜のような柱状構造を有しないた め、機械的強度や耐久性を高めることが可能となり、さ らには、衆子形成時の内部応力が低下し、カンチレバー の反りを低減することができる。また、これを用いた力 ンチレバー型プロープは、信頼性の高い検出素子となっ た。
- (2) 本発明第2のカンチレバー型変位素子では、図5 に示したY方向の変位量を大きくすることができ、か つ、このとき案子に捻じれが発生しないため、これを用 いたカンチレバー型プローブは、信頼性の高い広域な走 査ができる検出案子となった。
- (3) 本発明第3のカンチレパー型プローブでは、作製 工程が簡単で、容易にプローブのマルチ化が可能であ り、また、生産性を向上でき、製造コストを低減でき る。さらには、従来、単結晶シリコンを用い、ドープさ れたシリコンをプローブとした場合に生じていた酸化に よる劣化がなく、かつ、先端をより鋭利に形成でき、再 現性の良い安定な特性を得ることができる。

【0110】また、本発明による上記カンチレパー型ブ ローブあるいは、これを同一基板上に複数集積してなる 集積化カンチレパー型プローブを用いた本発明の走査型 2、プロープ取り出し電極193、及びプロープ5から 50 トンネル顕微鏡では高速かつ信頼性の高い像観察が可能

となる。

【0111】さらに、上記カンチレバー型プローブ、集 箱化カンチレバー型プローブを用いた本発明の情報処理 装置は、高速で記録再生等を行うことができるととも に、エラーの発生の少ない信頼性の高い装置となる。

#### (図面の簡単な説明)

- 【図1】本発明第1のカンチレバー型変位素子を用いた カンチレパー型プロープの一例を示す斜視図である。
- 【図2】図1の各切断面での断面図である。
- 【図3】本発明第1のカンチレパー型変位素子を用いた 10 56b 上電極 カンチレパー型プローブの他の例を示す斜視図である。
- 【図4】図2の各切断面での断面図である。
- 【図5】本発明第2のカンチレパー型変位案子を用いた カンチレパー型プローブの一例を示す斜視図である。
- 【図6】図5の各切断面での断面図である。
- 【図7】本発明第3のカンチレバー型プローブの一例を 示す斜視図である。
- 【図8】 実施例1のカンチレパー型プローブの作製方法 を説明するための図である。
- 【図9】本発明第1のカンチレバー型変位素子における 20 106 バイアス回路 発熱体層のパターンの一例を示した図である。
- 【図10】本発明による走査型トンネル顕微鏡の概略図 の一例である。
- 【図11】本発明による築積化カンチレバー型プローブ を模式的に示した図である。
- 【図12】本発明による情報処理装置のプロック構成図 の一例である。
- 【図13】プローブヘッド制御回路の詳細プロック構成 図である。
- 【図14】 実施例 2 のカンチレバー型プローブの斜視図 30 118 Y シフトレジスタ である。
- 【図15】 実施例3のカンチレバー型プローブの作製方 法を説明するための図である。
- 【図16】実施例5のカンチレパー型プローブの作製方 法を説明するための図である。
- 【図17】 実施例5の本発明による情報処理装置のプロ ック構成図である。
- 【図18】 実施例6のカンチレバー型プローブの作製方 法を説明するための図である。
- 【図19】実施例7のカンチレパー型プローブの作製方 40 128 傾き補正回路 法を説明するための図である。
- 【図20】従来の圧電体パイモルフからなるカンチレパ 一型変位素子の例である。
- 【図21】従来の圧電体パイモルフからなるカンチレパ 一型変位素子の駆動状態を示す図である。

### 【符号の説明】

- 1 シリコン基板
- 2 カンチレパーの支持体
- 3, 3', 1, 1' 発熱体層
- 5 プローブ

6 引き出し蟹極

22

- 31 SiO2 層
- 32,33 静電駆助用電極
- 51 ヒンジ
- 52 シリコン梁
- 53 圧電体梁
- 5 4 圧図体
- 5 5 支持局
- 56a 下電極
- 57 静電駆動用の左右電極
- 71 可撓部
- 72 下電極
- 81 Siナイトライドからなるマスク層
- 101 シリコン基板
- 102 カンチレバー型プローブ
- 103 試料
- 104 XY微勁機構
- 105 2方向粗勁用圧電索子
- 107 トンネル電流検出回路
- 109 XY位置制御回路
- 110 2方向サーボ回路
- 111 2方向粗動壓動回路
- 112 制御回路
- 113 ディスプレイ
- 114 接近機構
- 115 XY微動駆動回路
- 117 X-シフトレジスタ
- 119 回路部
- 120 カンチレバー
- 121 マトリクス配線
- 122 ポンディングパッド
- 124 XYアクチュエータ
- 125 走査回路
- 126 記録媒体
- 127 傾き補正アクチュエータ
- 129 構造体
- 130 プロープヘッド制御回路
- 131a 符号器
- 131b 復合器
- 132 距離制御回路
- 133 カンチレバー駆動回路
- 134 走査クロック
- 135 Y-アドレスカウンタ
- 136 Xーアドレスカウンタ
- 50 137 プローブアドレス

(13)

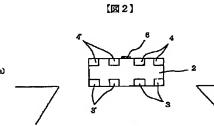
特開平5-284765

23 138 コンパレータ 179 XZ軸駆動制御回路 139 基準電EVref 180 トラック検出回路 140~142 プロープ制御テーブル 181 配録再生用回路 143 アドレスパス 182 保護層 144 プローブ制御信号群 183 シリコンメンプレン 161 p型シリコン領域 184 圧電体 162 空化シリコンからなるマスク層 185 中電極 170 記錄媒体 186 圧電体 171 下地電極 187 凸部 172 記録媒体ホルダー 10 188 上電極 173 データ変調回路 190 犠牲層 174 記錄電圧印加回路 191 絶縁層 175 X-Yステージ 193 プローブ取り出し電極 176 記錄信号検出回路 201 圧電体 177 データ復調回路 202 電極

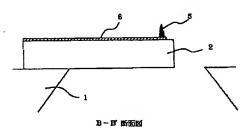
【図1】

178 プローブ高さ検出回路

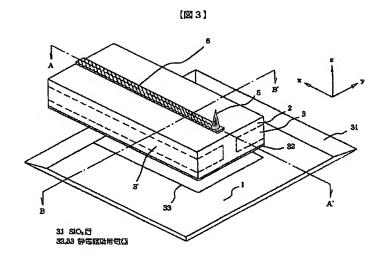
- 1 シリコン基板
- 1 シリコン&似 2 カンチレバーの支持体 3,3',4,4' 発熱体層 5 プロープ 6 引き出し電極

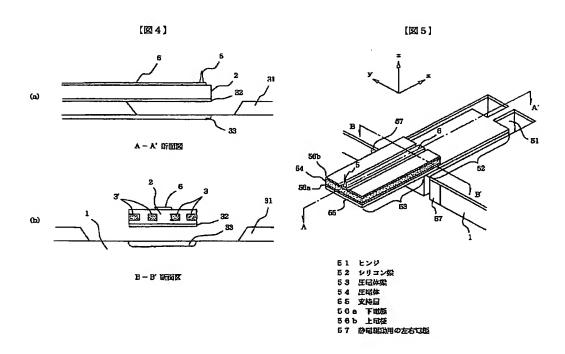


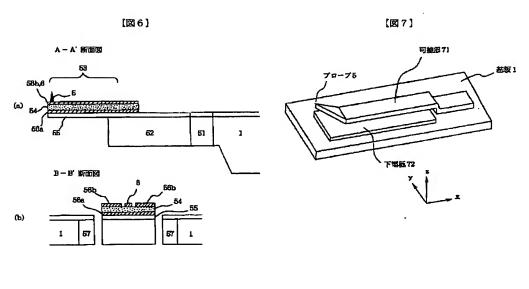
A-A' 断面図

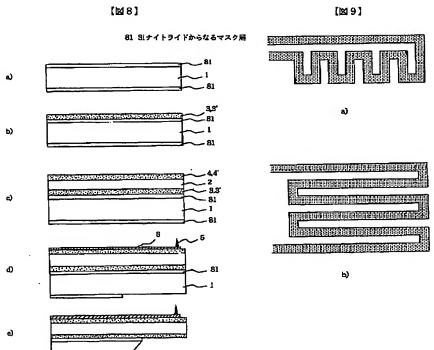


(P)

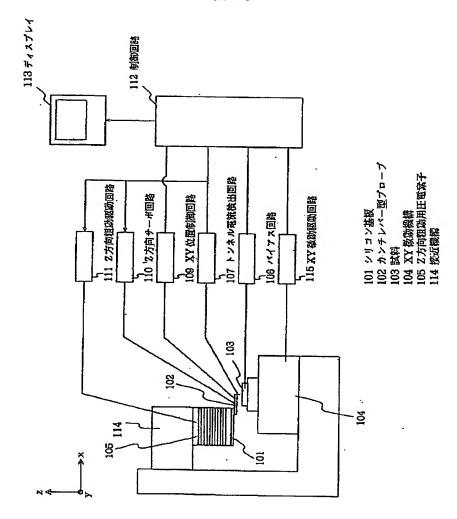


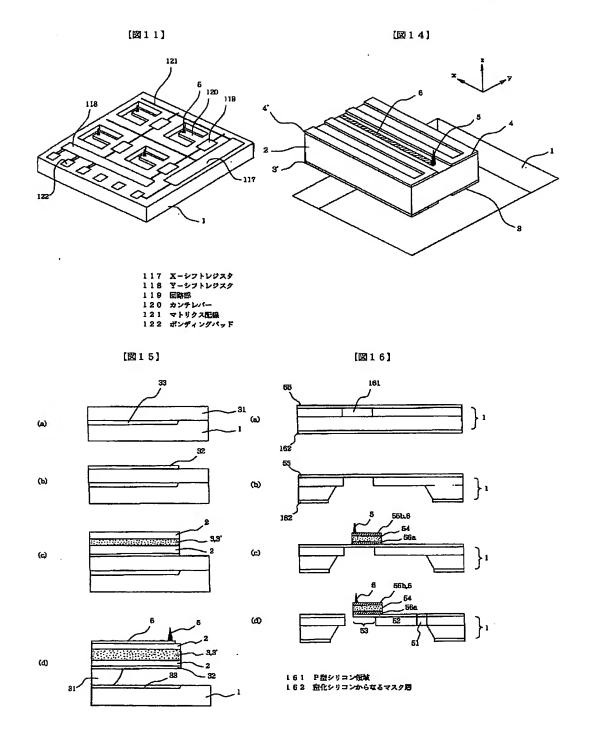




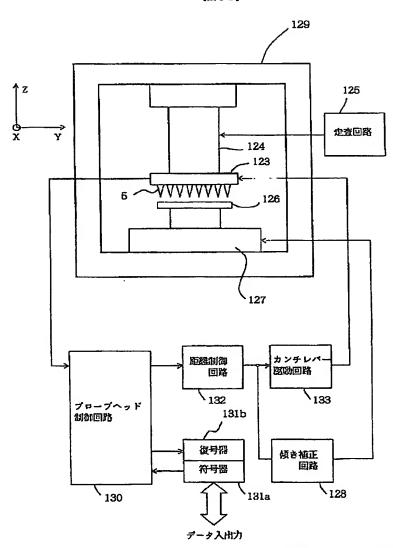


# [図10]

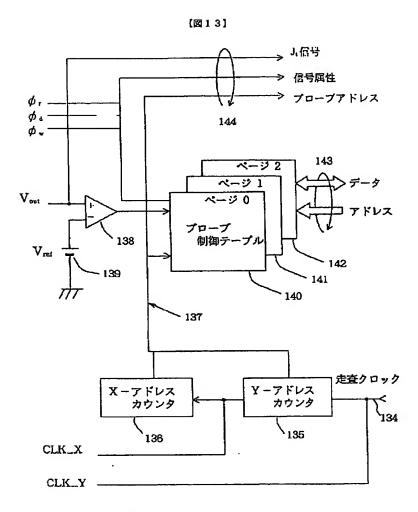






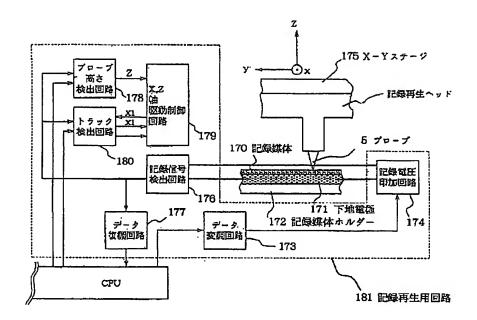


- 123 集額化カンチレバー型プローブ
- 124 XYアクチュエータ
- 126 記録媒体
- 127 傾き補正アクチュエータ
- 129 構造体

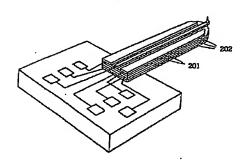


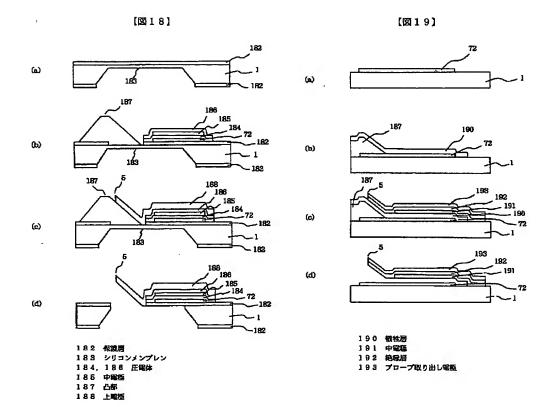
- 134 走査クロック
- 137 プロープアドレス
- 138 コンパレータ
- 140~142 プローブ制御テーブル
- 143 アドレスパス
- 144 プローブ制御信号群

[図17]



【図20】

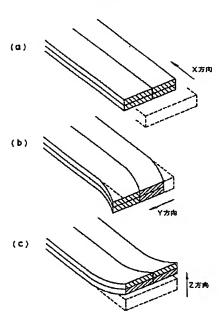




(22)

特別平5-284765





フロントページの続き

(72)発明者 山本 敬介

東京都人田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

(72)発明者 新庄 克彦

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャ ノン株式会社内